

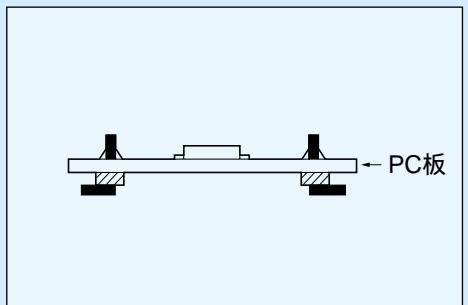
表面実装用ハイブリット連結端子〔HZRシリーズ〕(1パック10本入)

PAT

- 上部をスルーホール穴に入れて半田付する事によって簡単に表面実装用のハイブリットIC等が作れます。
 - 材質
 ピン部…リン青銅
 樹脂部…PCT黒色（UL94V-0）
 - 処理……G…ニッケル下地金メッキ
 S…ニッケル下地スズメッキ
 - 電流容量…2A
 - 絶縁抵抗……500M 以上
 - 絶縁耐圧……HZR - 1…700V AC,DC1分間
 HZR - 3…1000V AC,DC1分間
 - プリント板取付穴径……0.7



使用例



口語

品番	P	最大連結数	メッキ
HZR-1-G	1.27	40P	金
HZR-1-S	1.27	40P	スズ
HZR-3-G	2.54	20P	金
HZR-3-S	2.54	20P	スズ

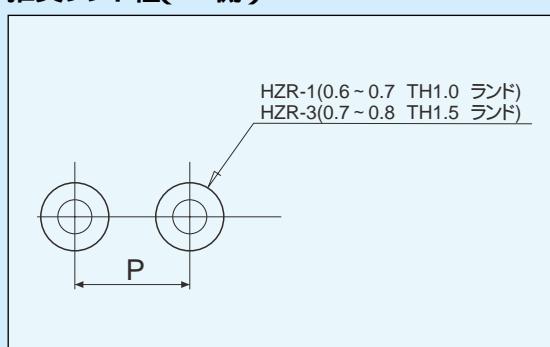
御注文方法

HZR - 1 - G - 10P

10

御希望の極数を入れて下さい。
(無指定の場合は最大連結数を納品します。)

推奨ランド径(TH側)



推奨ランド径(SMT側)

